广州信邦智能装备股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)暨一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付 现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股权,并拟向不超过35名 特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2025年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关 于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的 议案,具体内容详见公司同日在指定媒体发布的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司股东会审议批 准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易 最终能否取得相关批准、审核通过并同意注册以及最终取得批准、审核通过并同 意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露 义务,公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有 关事项尚存在不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会